VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2002, 0686WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über d	dle Übermittung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 03/06596	23/06/	2003	22/08/2002
EPCOS AG			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Inte	e von der Internationalen ernationalen Büro überm	n Recherchenbehörde e ittelt	rstellt und wird dem Anmelder gemaß
	ßt insgesamt <u>5</u> ells eine Kopie der in die	Blätter. sem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1. Grundlage des Berichts			
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inten durchgeführt worden, in der sie einge 	nationale Recherche auf ereicht wurde, sofern unte	der Grundlage der Inter er diesem Punkt nichts i	nationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.
	ist auf der Grundlage ale		gereichten Übersetzung der internationalen
 b. Hinsichtlich der in der internationalen Recherche auf der Grundlage des Se in der internationalen Anmetd 	MAALIERI ALAWAND MAICH MA	nunn worden. das	Aminosăuresequenz ist die internationale
zusammen mit der internation			proleht werden let
bei der Behörde nachträglich	in schriftlicher Form eine	powiesoarer ronn eing Israicht worden ist	ereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich			
	rädich einnereichte scha	Iffiche Secuentariate	Il plobe (lbox don Otton) and an and
			schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche habe			ne Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit d	er Erfindung (siehe Feld	3 H).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindu			
wird der vom Anmelder einger	•	a)	
wurde der Wortlaut von der Be		-	
_			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
wird der vom Anmelder eingere wurde der Wordaut nach Rege Anmelder kann der Behörde in Recherchenberichts eine Stelle	d 38.2b) in der in Feid III Inerhalb eines Monats na	angegebenen Fassung	von der Behörde lestgesetzt. Der endung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist i	mit der Zusammentassur	ng zu veröffentlichen: Al	bb, Nr
wie vom Anmelder vorgeschlag	gen		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst keine	: Abbildung vorgeschlage	n hat	
weil diese Abbildung die Erfind	lung besser kennzeichne	t.	

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06596

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H03H9/10

Nach der Inlemationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H03H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlorion Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendele Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

X X	WO 99 56390 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; KRUEGER HANS (DE); STELZL ALOIS (DE) 4. November 1999 (1999-11-04)	1-4,10, 12, 14-17,
x	COMPONENTS : KRUEGER HANS (DE): STF171	12,
	COMPONENTS : KRUEGER HANS (DE): STF171	12,
	ALOIS (DE) 4. November 1999 (1999-11-04)	12,
	(1999-11-04)	1 1/1-17
•		
		20-31,
1	Seite 2, Zeile 10-18	37–39
	Seite 3, Zeile 14 -Seite 4, Zeile 17	
	Anspruch 3	
x l	WO 99 43084 A (SIEMENS MATSUSHITA	
	COMPONENTS ; DEMMER PETER (DE); KRUEGER	1-4,
	HANS (DE) 26. August 1999 (1999-08-26)	13-15,
	in der Anmeldung erwähnt	20-31
	Seite 3, Zeile 5 -Seite 4, Zeile 11	
į	Serve 5, Zerre 5 -Serve 4, Zerre 11	
	-/	
	-/	
	·	
ļ		

Weltere Veröttentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*T* Späiere Veröffentlichung, die nach dem internationaten Anmeldedatum oder dem Prioritätedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolitidert, sondam nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann atleih aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet worden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wann die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Veröfentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Dalum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

20/01/2004 2. Dezember 2003 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevolimächtigter Bediensteter Europäisches Patentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2

NL - 2280 HV Allswifk Tcl. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Radomirescu, B-M Fax: (+31-70) 940-3016

INTERNATIONAL R RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/06596

PCT/EP	03/06596		
betweening der veronennichung, soweil entorderlich Unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Beir, Anspruch Nr.		
SELMEIER P ET AL: "Recent advances in SAW packaging" 2001 IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS. ATLANTA, GA, OCT. 7 - 10, 2001, IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS, NEW YORK, NY: IEEE, US, Bd. 2 OF 2, 7. Oktober 2001 (2001-10-07), Seiten 283-292, XP010584527 ISBN: 0-7803-7177-1 Abbildung 5	1-4,24, 26,27, 30,31		
FR 2 799 883 A (THOMSON CSF) 20. April 2001 (2001-04-20)	5,6, 15-17, 22, 27-31, 37-39		
Abbildung 4A			
EP 0 742 643 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 13. November 1996 (1996-11-13) Spalte 6, Zeile 53 -Spalte 7, Zeile 5	7		
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 03, 31. März 1999 (1999-03-31) & JP 10 321666 A (NEC CORP), 4. Dezember 1998 (1998-12-04) Zusammenfassung; Abbildungen 1-4	7		
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995-12-26) & JP 07 212181 A (TOYO COMMUN EQUIP CO LTD), 11. August 1995 (1995-08-11) Zusammenfassung	7,8		
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995-12-26) & JP 07 212180 A (TOYO COMMUN EQUIP CO LTD), 11. August 1995 (1995-08-11) Zusammenfassung	1,2,11, 12,23, 24, 26-28, 30,31		
BARTON E N ET AL: "Optimisation of the coating of a fibre optical sensor embedded in a cross-ply GFRP laminate" COMPOSITES PART A: APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., AMSTERDAM, NL, Bd. 33, Nr. 1, Januar 2002 (2002-01), Seiten 27-34, XP004310108 ISSN: 1359-835X Seite 28, rechte Spalte, Zeile 38-47	6		
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil enforderlich unter Angabe der in Beiracht kommenden Teile SELMEIER P ET AL: "Recent advances in SAW packaging" 2001 IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS. ATLANTA, GA, OCT. 7 – 10, 2001, IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS. ATLANTA, GA, OCT. 7 – 10, 2001, IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM PROCEEDINGS. NEW YORK, NY: IEEE, US, Bd. 2 OF 2, 7. Oktober 2001 (2001–10–07), Seiten 283–292, XP010584527 ISBN: 0-7803–7177-1 Abbildung 5 FR 2 799 883 A (THOMSON CSF) 20. April 2001 (2001–04–20) Seite 4, Zeile 7 -Seite 5, Zeile 29 Abbildung 4A EP 0 742 643 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 13. November 1996 (1996–11–13) Spalte 6, Zeile 53 -Spalte 7, Zeile 5 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 03, 31. März 1999 (1999–03–31) & JP 10 321666 A (NEC CORP), 4. Dezember 1998 (1998–12–04) Zusammenfassung; Abbildungen 1–4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–12–26) & JP 07 212181 A (TOYO COMMUN EQUIP CO LTD), 11. August 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11) Zusammenfassung PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11, 26. Dezember 1995 (1995–08–11)		

INTERNATIONAR RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06596

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	EP 03/06596
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowell erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tei	le Beir. Anspruch Nr.
A	US 5 739 585 A (WOOD ALAN G ET AL) 14. April 1998 (1998-04-14) Abbildungen 4,5	9,10,18, 19,32-34

Internationales Aktenzeichen PCT&P 03 06596

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-4,9-34,37-39

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit umlaufenden Rahmen und Verfahren zu dessen Herstellung

2. Ansprüche: 5,9,11-13,18,19,27-29,31

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit optimaler Chipdicke und Verfahren zu dessen Herstellung

3. Ansprüche: 6a,9,11-13,18,19,27-29,31

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit optimalem Elastizitätsmodul und Verfahren zu dessen Herstellung

4. Ansprüche: 6b,9,11-13,18,19,27-29,31

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit optimaler Schutz-Schichtdicke und Verfahren zu dessen Herstellung

5. Ansprüche: 6c,9,11-13,18,19,27-29,31

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit optimalen Ausdehnungskoeffizienten und Verfahren zu dessen Herstellung

6. Ansprüche: 7-9,11-13,18,19,27-29,31,35,36

Verkapseltes elektronisches in Flip-Chip Anordung Bauelement mit als Schrumpfrahmen ausgebildetem Stützelement und Verfahren zu dessen Herstellung

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03 06596

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 5(teilweise)

Der geltende Patentanspruch 5 bezieht sich auf ein Baulement, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

"wobei die Chipdicke so ausgewählt ist, dass die durch termische Ausdehnung des genannten Verbunden auftretenden Kräfte im Temperaturbereich zwischen -60°C und 85°C pro eine elektrische leitende Verbindung oder Bump maximal 2 Newton betragen."

Der Patentanspruch 5 umfasst daher alle Bauelemente, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Bauelemente liefert. Im vorliegenden Fall fehlen dem Patentanspruch die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint.

Desungeachtet fehlt dem Patentanspruch auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihm versucht wird, das Bauelement über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile des Patentanspruchs gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, wie in der Beschreibung auf Seite 21 Zeile 18 – Seite 22 Zeile 19 erläutert.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06596

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feid i Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. X Ansprüche Nr. 5(teilweise) weil sie aich auf Telle der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämilch siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
3. Ansprüche Nr. well es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6,4 a) abgelaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese Internationale Anmaldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. X Da für alle recherchlerbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
Der Anmeider hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchendenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen ertaßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch,

INTERNATIONAL

intomationales Aktenzeichen

Angaben zu Veröffantlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

PCT/EP 03/06596

	S						
angelü	Recherchenbericht hrtes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitgiled(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WC	9956390	Α	04-11-1999	DE	19818824	A1	04-11-1999
				CA	2330039		04-11-1999
			•	CN	1127202	R	05-11-2003
				WO	9956390	Δī	04-11-1999
				EP	1078451		28-02-2001
				JP	2002513234	T	08-05-2002
				US	6519822	•	18-02-2003
WO	9943084	Α	26-08-1999	DE	19806818	C1	04-11-1999
				CA	2321473	A1	26-08-1999
	•			CN	1127203	В	05-11-2003
				WO	9943084		26-08-1999
				DE	59903019	D1	14-11-2002
				EP	1055285		29-11-2000
				JP	2002504773	T	12-02-2002
		~~~~					
FR	2799883	Α	20-04-2001	FR	2799883	A1	20-04-2001
				CA	2321360	A1	15-04-2001
			•	CN		Α	02-05-2001
				EP	1093159	A1	18-04-2001
				JP	2001176995		29-06-2001
			ر چه چه نظام کرد.	US	6492194	B1	10-12-2002
EP	0742643	Α	13-11-1996	. JP	3328102	B2	24-09-2002
				JP		A	22-11-1996
				DE	69619297	01	28-03-2002
				DE	69619297		25-07-2002
				EP	0742643		13-11-1996
				US	5991989	Α	30-11-1999
				US	5821665	Α	13-10-1998
JP	10321666	Α	04-12-1998	JP	2943764	B2	30-08-1999
JP	07212181	A	11-08-1995	KEIN	Ė		
JP	07212180	A	11-08-1995	KEIN	E	——————————————————————————————————————	
US	5739585	Α	14-04-1998	US	5674785	A	07-10-1997
		. •		US	6013948		11-01-2000